

1

2

3

4

A

B

C

D

A

B

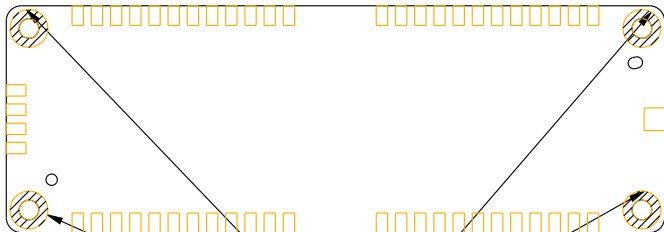
C

D

PCBA-number
pcb-number

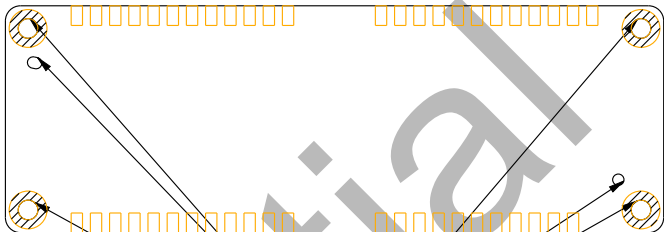
REV	REMARKS	DESIGNED	DATE

top面



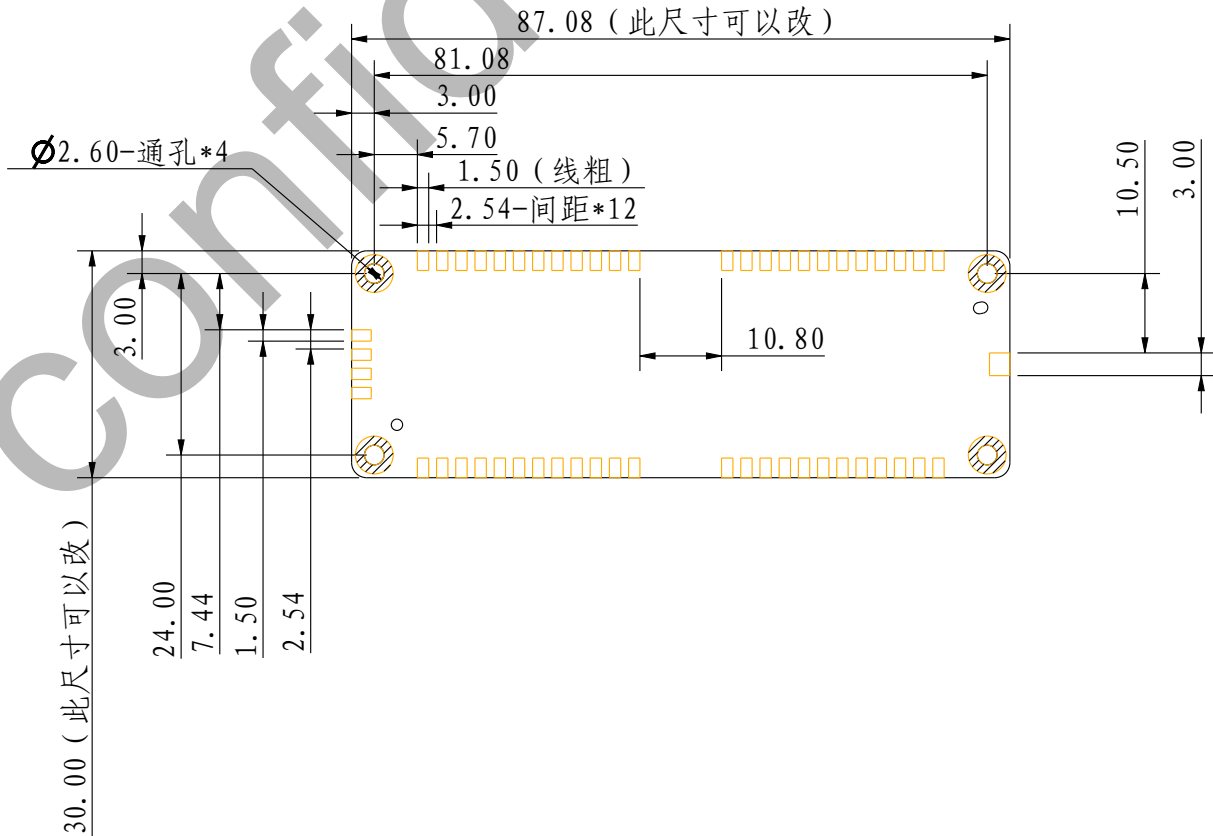
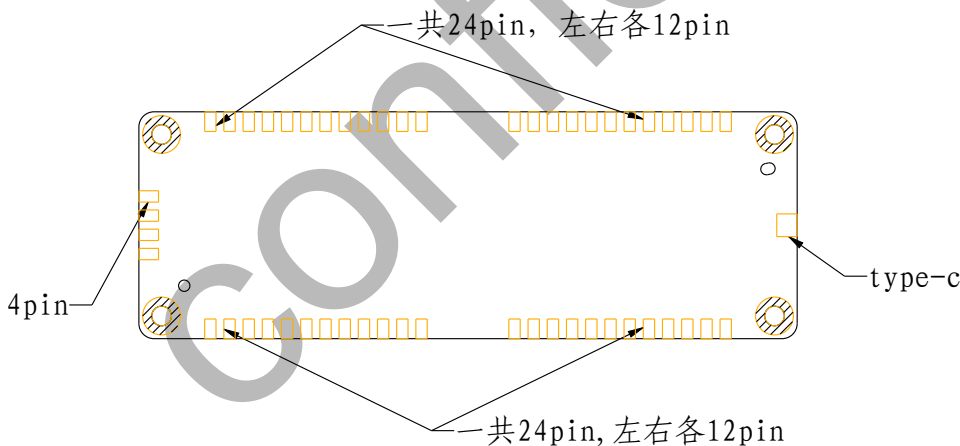
黄色阴影部分为禁布区

Bot 面



通孔

第一栏出图必须比例1: 1



技术要求:

1. 焊接要求 元器件引脚粘锡良好，引脚表面光亮，引脚盖住焊盘长度不可小于引脚宽度的1/4；
2. 焊接外观不可有锡桥、虚焊、空焊、漏焊、裂痕、气孔（在目视20-30cm距离内焊点上无气孔）、焊尖；
3. 金手指外观不可有划伤（长度小于1.0mm，宽度小于0.05mm，数量小于3）、粘锡、针孔（不可露底材，直径小于指宽的1/5）、氧化、脏污、铜箔翘起；
4. 包装方式及标识方式必须符合要求，包装数量及产品摆放层数、防护需求必须符合规范；
5. 不允许板材弯曲变形（FPC不做要求）、起泡、脱层、变形度小于3%；
6. 产品标识、防火等级、材质、料号与SPEC一致；
7. 印刷线路不允许氧化、铜绿、掉油现象；
8. 驳接治具测试、开关机运行、插拔等功能无异常；
9. 满足RoHS和REACH要求；

DESIGNED	M0031	2023-10-26	MATERIAL	PCB、PCBA	PCB_number			
DRAWN	M0031	2023-10-26	SUPPLIER		PCBA_number			
HARDWARE			COLOR		MASS	SCALE	UNIT	SIZE
LAYOUT			FINISH		NA	1: 1	mm	A3
CONFIDENTIAL DOCUMENTS					SHEET 1 / 1			

1

2

3

4